## 國立中山大學半導體及重點科技研究學院 電子材料與機電整合研究所 學生參與實習保密切結書

	本人			報	考國立	中山	大學半	導體	及重點	科技	研究	學院
「電	子材料	-與機電	整合研究	5所」,	同意於	錄取	入學後	安排	至合作	企業	實習	期間
所知	悉取得	-或持有	之任何貧	訊與個	人資料	,無	論於實	習期	間或實	習終	了後	、 皆
應保	密,不	得洩漏耳	战交付予	任何第三	人;图	余經實	習企業	<b><b></b> </b>	外,本	人同	意不	得任
意蒐	集、處	理、利	用實習企	業之任何	可資訊	與個	人資料	,或和	刊用實	習企	業之	任何
資訊	與個人	資料造成	成其他可	能侵害實	習企	業之行	厅為。信	尚若因	此致實	了習企	業受	有任
何損	害,本	人將負.	一切責任	,概與	國立中	山大	學半導	體及重	重點科	技研	究學	院無
涉。												
此致												
國立	中山大	學半導體	<b>漕及</b> 重點	科技研究	7.學院							
	, ,,,	4 1 4 7		11102 170	3 1 1/3							
かわ	刀結書人	:										
工以	/心百/											
	姓	名:				(簽:	章)					
	4 N 1	<b>№ 11 г. •</b>										
	牙分部	登號碼:										
	户籍均	也址:										
		_										
	聯絡電	電話:										
上		<del>坛</del>	D	ES]		F			D			-
中		華	民	國		年			月			日

## 國立中山大學半導體及重點科技研究學院 電子材料與機電整合研究所 學生獎助金核發與返還同意書

	本人_			報考園	國立中山大學半	導體及重	點科技研	究學院
「電	子材料	斗與機電	整合研究	5所」,已記	羊閱並同意國立	中山大學	半導體及	重點科
技研	究學院	完「學生	參與實習	保密及獎用	力金核發機制」	相關規定	,並保證	未受領
其他	有約定	民就業/實	習等附帶	<b>带服務義務</b> -	之獎助學金,倘	若因此致	(國立中山	大學半
導體	及重點	1科技研究	究學院受	有任何損害	:,本人將負一切	刀責任。		
此致								
國立	中山大	文學半導層	體及重點	科技研究學	:院			
立同	]意書/	人:						
	姓	名:			(簽章)			
	XI	石·			(双早)			
	身分記	證號碼:						
	住	址:						
	1-	>1L						
	聯絡	電話:						
中		華	民	國	年	月	1	H